(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年11 月4 日 (04.11.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/095699 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

H03H 9/145, 9/25 PCT/JP2004/000762

(22) 国際出願日:

2004年1月28日(28.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-114592 2003 年4 月18 日 (18.04.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 神藤始 (KANDO, Hajime) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神2丁 目26番10号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).

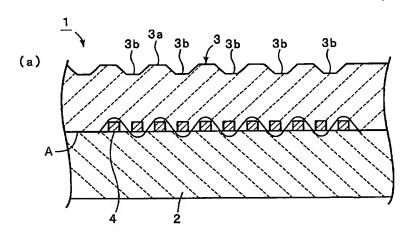
(74) 代理人: 宮崎 主税, 外(MIYAZAKI, Chikara et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目6番5号 西村ビル Osaka (JP).

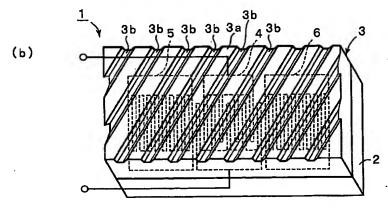
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

/続葉有]

(54) Title: ELASTIC BOUNDARY WAVE DEVICE

(54) 発明の名称: 弾性境界波装置





凹部及び/または凸部が設けられている、弾性境界波装置。

(57) Abstract: An elastic boundary wave device ensuring good resonance characteristics and filter characteristics by effectively suppressing a spurious state caused by an elastic wave confined between a boundary surface on which an elastic boundary wave propagates and the surface of a medium layer. On the boundary between a first medium layer, i.e. an LiNbO3 substrate, having a relatively high sound velocity and a second medium layer, i.e. an SiO₂ film, having a relatively low sound velocity, an IDT as an electroacoustic transducer and a reflector are arranged, and recesses and/or protrusions are provided on the upper surface of the SiO2 film by forming a plurality of grooves, thereby completing an elastic boundary wave device.

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(衰示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

弹性境界波装置

5 技術分野

本発明は、音速の異なる第1,第2の媒質層間の境界を伝搬する弾性 境界波を利用した弾性境界波装置に関し、より詳細には、所望でないス プリアスを抑制する構造が備えられた弾性境界波装置に関する。

10 背景技術

15

20

なかった。

レーリー波や第1漏洩波などの弾性表面波を利用した弾性表面波装置では、小型化及び軽量化を進めることができ、かつ調整が不要である。

従って、弾性表面波装置は、携帯電話用RFフィルタもしくはIFフィルタ、VCO用共振子またはテレビ用VIFフィルタなどに広く用いられている。

もっとも、弾性表面波は、媒質表面を伝搬する性質を有するため、媒質の表面状態の変化に敏感である。従って、弾性表面波が伝搬するチップでは、弾性表面波が伝搬するチップ表面を保護しなければならない。そのため、弾性表面波チップのチップ表面が空洞に臨むように、空洞が設けられたパッケージを用いて、弾性表面波装置を気密封止する必要があった。このようなパッケージは一般にコストが高くつき、かつパッケージの寸法が弾性表面波チップの寸法よりも大幅に大きくならざるを得

上記のような空洞を有するパッケージを不要とするデバイスとして、 25 弾性境界波装置が提案されている。

図15は、従来の弾性境界波装置の一例を示す正面断面図及び模式的

斜視図である。弾性境界波装置101では、音速が異なる第1,第2の 媒質層102,103が積層されている。第1,第2の媒質層102, 103の境界Aに、電気音響変換器としてのIDT104が配置されて いる。またIDT104の弾性境界波伝搬方向両側には、反射器(図示 せず)が配置されている。

5

25

弾性境界波装置101では、IDT104に入力信号を印加することにより、弾性境界波が励振される。弾性境界波は、図15の矢印Bで模式的に示すように、弾性境界波装置101の境界Aを伝搬する。

文献「Piezoelectric Acoustic Boundary Waves Propagating Along the Interface Between SiO₂ and LiTaO₃」IEEE Trans. Sonics and ultrason.,VOL.SU-25,No.6,1978IEEE には、このような弾性境界波装置の一例が示されている。ここでは、1 2 6°回転Y板X伝搬のLiTaO₃ 基板上にIDTが形成されており、さらにIDTを覆うようにLiTaO₃ 基板上にSiO₂ 膜が所定の厚みに形成されている。この構造15 では、ストンリー波と称されているSV+P型の弾性境界波が伝搬することが示されている。「Piezoelectric Acoustic Boundary Waves Propagating Along the Interface Between SiO₂ and LiTaO₃」IEEE Trans. Sonics and ultrason.,VOL.SU-25,No.6,1978IEEE では、SiO₂ 膜の厚みを1.0 λ (但し、λ は弾性境界波の波長)とした場合に、20 2%の電気機械結合係数が得られるとされている。

また、文献「Si/SiO₂/LiNbO₃ 構造を伝搬する高圧電性境界波」(第 26回EMシンポジウム,H9年5月,pp53-58)には、[001] -Si<10>/SiO₂/YカットX伝搬LiNbO₃構造を伝搬するSH型の弾性境界波が開示されている。このSH型の弾性境界波は、ストンリー波と比べて電気機械結合係数 k^2 が大きいという利点を有する。また、SH型の弾性境界波は、SH型の波動であるため、ID

T反射器を構成する電極指の反射係数が、ストンリー波の場合に比べて 大きいことが予想される。従って、SH型の弾性境界波を利用して共振 子や共振器型フィルタを構成した場合、これらをより一層小型化するこ とができ、かつ急峻な周波数特性の得られることが期待される。

文献「Piezoelectric Acoustic Boundary Waves Propagating Along the Interface Between SiO₂ and LiTaO₃」IEEE Trans. Sonics and ultrason.,VOL.SU-25,No.6,1978IEEE 及び「Si/SiO₂/LiNbO₃構造を 伝搬する高圧電性境界波」(第26回EMシンポジウム,H9年5月, pp53-58)に記載の各弾性境界波装置は、弾性境界波を利用する ものであるため、空洞を有するパッケージを必要としない。従って、弾性波装置の小型化及びコストの低減を果たすことができる。しかしなが ら、実際に弾性境界波装置を構成した場合、周波数特性において所望で ないスプリアスが発生しがちであるという問題のあることが、本願発明 者の実験により新たに見出された。

15 図16及び図17は、従来の弾性境界波装置の問題点を説明するための図であり、図16は弾性境界波装置の外観を示す模式的斜視図、図17はその周波数特性を示す図である。

図16に示すように、YカットX伝搬のLiNbO3単結晶基板11 2上に、厚さ0.05λのAu膜からなるIDT113及び反射器11 4,115を形成した。また、IDT113及び反射器114,115 を覆うように、LiNbO3単結晶基板112上に、厚さ3.3λのS iO2膜116をRFマグネトロンスパッタによりウエハー加熱温度を 200℃として成膜した。IDT113の電極指の対数は50対、交差 幅30λ、電極指のデューティー比は0.6とした。また、反射器11 4,115の電極指の本数はそれぞれ50本とし、反射器114,11 5のλと、IDT113の波長λは一致させた。また、IDT113と、

反射器114,115の間隔は、電極指中心間距離で0.5 えとした。なお、Au膜の上下には、密着性を高めるために薄いTi層を蒸着により形成した。

このようにして構成された弾性境界波装置111の周波数特性を図17に示す。図17から明らかなように、弾性境界波装置111では、反共振周波数近傍及び反共振周波数よりも高周波数側に複数のスプリアスがかなりの大きさで発生していることがわかる。

従って、上記弾性境界波装置111を共振子として利用した場合、上 記スプリアスにより不要共振が生じ、またフィルタとして利用した場合 10 には帯域外抑圧レベルが劣化する原因となり、弾性境界波装置を実用化 する上の大きな障害となることがわかる。

発明の開示

5

20

本発明の目的は、上述した従来技術の現状に鑑み、所望でないスプリ 15 アスを効果的に抑圧することができ、良好な周波数特性を得ることを可 能とする弾性境界波装置を提供することにある。

第1の発明に係る弾性境界波装置は、第1の媒質層と、第2の媒質層との間の境界を伝搬する弾性境界波を利用した弾性境界波装置において、前記第2の媒質の音速は、第1の媒質の音速に比べて遅く、弾性境界波の波長をえとしたときに、第2の媒質層の厚みが72以上とされていることを特徴とする。すなわち、第1の発明では、相対的に音速が遅い第2の媒質層の厚みを特定の厚みとすることにより所望でないスプリアスを効果的に抑圧することが可能とされる。

本願の第2の発明は、第1,第2の媒質層の境界面を伝搬する弾性境 25 界波を利用した弾性境界波装置において、前記第1及び/または第2の 媒質層の境界面とは反対側の面に弾性波を散乱する構造が設けられてい

ることを特徴とする。

15

20

25

第2の発明では、弾性波を散乱する構造が備えられることにより、所望でないスプリアスが抑制される。

第2の発明のある特定の局面では、前記第2の媒質層の音速が第1の 5 媒質層の音速よりも遅く、前記第2の媒質層に前記弾性波を散乱する構 造が設けられている。

第2の発明のさらに他の特定の局面では、前記弾性波を散乱する構造が、媒質層の前記境界面とは反対側の面に設けられた凹部及び/または 凸部である。

10 第2の発明のさらに別の特定の局面では、前記弾性境界波の波長を λ としたときに、前記凹部の溝の深さまたは凸部の高さが 0.05 λ以上 とされている。

第2の発明のさらに他の特定の局面では、前記弾性境界波の波長を λ としたときに、前記凹部及び/または凸部のピッチが 1 λ以上とされて いる。

第2の発明のさらに別の特定の局面では、前記弾性波を散乱する構造が設けられている媒質層の前記境界面と該境界面と反対側の面との間の寸法である厚みが、弾性境界波の波長をλとしたときに7ん以下とされている。すなわち、音速が遅い第1の媒質層の厚みが7ん未満の場合には、スプリアスの抑制が困難であるが、上記弾性波を散乱する構造の採用によりスプリアスの抑制が果たされる。

第2の発明のさらに他の特定の局面では、前記第2の媒質層がSiO₂からなり、前記第1の媒質層がLi含有圧電体基板からなり、前記SiO₂からなる第2の媒質層の表面に凹部及び/または凸部が形成されている。

第1, 第2の発明のある特定の局面では、前記第1, 第2の媒質層間

に、境界波を励振するための電気音響変換器が形成されている。

第1,第2の発明のさらに他の特定の局面では、前記第1の媒質層と 第2の媒質層との間の境界に設けられた反射器がさらに備えられる。

第2の発明の弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記媒質 層の凹部及び/または凸部が形成されている面上に設けられた外層材が さらに形成されている。

図面の簡単な説明

図1 (a) 及び(b) は、本発明の第1の実施形態に係る弾性境界波 10 装置の要部を示す模式的正面断面図及び外観を示す模式的斜視図である。

図2は、図15及び図16に示した従来の弾性境界波装置における弾性境界波のメインモードの変位分布を示す図である。

図3は、図2に示した場合と同一条件におけるスプリアスモードの変 位分布の一例を示す図である。

15 図4は、図2に示した場合と同一条件におけるスプリアスモードの変 位分布の一例を示す図である。

図5は、図2に示した場合と同一条件におけるスプリアスモードの変 位分布の一例を示す図である。

図6は、図2に示した場合と同一条件におけるスプリアスモードの変 20 位分布の一例を示す図である。

図7は、図2に示した場合と同一条件におけるスプリアスモードの変 位分布の一例を示す図である。

図8は、図2に示した場合と同一条件におけるスプリアスモードの変 位分布の一例を示す図である。

25 図 9 は、第 1 の実施形態の弾性境界波装置のインピーダンス特性を示す図である。

図10は、第1の実施形態において、凹凸を構成する溝の深さを変化 させた場合のスプリアスモードのインピーダンス比の変化を示す図であ る。

図11は、凹凸を構成する溝のピッチを変化させた場合のスプリアス 5 モードのインピーダンス比の変化を示す図である。

図12は、第1の実施形態の弾性境界波装置の変形例における溝の構成を説明するための模式的斜視図である。

図13は、本発明の第2の実施形態を説明するための図であり、相対 的に音速が遅いSiO2膜の膜厚を変化させた場合のスプリアスモード のインピーダンス比の変化を示す図である。

図14は、第1の実施形態の弾性境界波装置の変形例の弾性境界波装 置の要部を示す模式的部分正面断面図である。

図15は、従来の弾性境界波装置を説明するための模式的部分切欠正面断面図である。

15 図16は、従来の弾性境界波装置を説明するための模式的斜視図である。

図17は、図16に示した弾性境界波装置のインピーダンス特性を示す図である。

20 発明を実施するための最良の形態

10

以下、図面を参照しつつ本発明の具体的な実施形態を説明することにより、本発明を明らかにする。

まず、図17に示したスプリアスの原因を調査するために、図16に示した弾性境界波装置111において数値解析を行い、弾性境界波の変25 位分布とスプリアスモードの変位分布を求めた。なお、SiO2膜とAuとの境界及びAuとLiNbO3基板との境界における変位と上下方

向の応力を連続とし、短絡境界であるため電位を0とし、S i O₂ 膜の厚みを所定値とし、L i N b O₃ の厚みは無限とした。

図 2 は、 SiO_2 膜の厚みを 2. 5λ としたときの弾性境界波のメインモードの変位分布を示し、図 3 \sim 図 8 は、同一条件におけるスプリアスモードの変位分布をそれぞれ示す図である。図 2 \sim 図 8 において、 U_1 は変位の P 波成分、 U_2 は S H 波成分、 U_3 は S V 波成分を示し、横軸は最大値で規格化した変位を、縦軸は深さ方向を示す。(一側が下方向)

図2から明らかなように、弾性境界波のメインモードはSH型の成分が主成分であるSH型の弾性境界波であることがわかる。そして、図3~図8から、スプリアスモードはSH波成分主体のモード、P波及びSV波成分が主体のモードの2種類のモードに大別されることがわかる。そして、2種類のスプリアスモードは、SiO2膜の上面と、SiO2膜とAuからなるIDTとの境界との間で伝搬する。また、上記2種類のスプリアスモードの高次モードが複数発生するため、図17に示したように多数のスプリアスが発生しているものと考えられる。

本発明に係る弾性境界波装置は、このような複数のスプリアスの抑圧 を果たすべく考えられたものである。

(第1の実施形態)

5

10

15

25

図1 (a) 及び (b) は、本発明の弾性境界波装置の第1の実施形態 20 を説明するための模式的正面断面図及び模式的斜視図である。

弾性境界波装置1では、第1,第2の媒質層2,3が積層されている。ここでは、第1の媒質層2がYカットX伝搬のLiNbO3 単結晶基板からなり、第2の媒質層3がSiO2 膜により構成されている。LiNbO3 単結晶基板2とSiO2 膜3との間には、すなわち第1,第2の媒質層の境界Aには、電気音響変換器としてのIDT4が配置されている。なお、図1(a)では、IDT4が配置されている部分のみが示されて

いるが、図1 (b) に示すように、IDT4の弾性境界波伝搬方向両側にグレーティング型の反射器5,6が配置されている。IDT4及び反射器5,6は、AuをLiNbO3単結晶基板2上に0.05 λ の厚みに成膜することにより形成されている。

5 なお、SiO₂膜3は、IDT4及び反射器5,6を形成した後に、 厚さ3.0λのSiO₂膜をRFマグネトロンスパッタによりウエハー 加熱温度200℃で成膜することにより形成した。

なお、IDT4の電極指の対数は50対、交差幅は30 λ、IDT4 を構成する電極指のデューティー比を0.6とした。反射器5,6の電 10 極指の本数は50本とした。また、IDT4と反射器5,6の波長 λ は 一致させ、IDTと反射器間の間隔は電極指中心間距離で0.5 λ とし た。

なお、Au膜の上下には、密着性を高めるために、0.0005 λ程度の薄いΤi層を蒸着により形成した。

15 次に、SiO₂ 膜3の上面3aに、IDT4の電極指に延びる方向に対して30°の角度をなすように、深さ1μmの複数本の溝3bを切削により設け、本実施形態の弾性境界波装置1を得た。

このようにして得られた弾性境界波装置1のインピーダンス特性を図9に示す。

- 20 図 9 を、図 1 7 に示した弾性境界波装置 1 1 1 のインピーダンス特性 と比較すれば明らかなように、反共振周波数よりも高周波側に位置して いた複数のスプリアス応答が本実施形態によれば抑圧されていることが わかる。例えば、1 3 0 0 MH z に生じていたスプリアスは、共振周波数と反共振周波数の比のインピーダンス比で表した場合に、2 2 . 9 d 25 Bから 6 . 6 d Bに抑制、すなわち 3 分の 1 に抑制し得ることがわかる。
 - 本実施形態の弾性境界波装置1の特徴は、上記のように、SiO2膜

3の境界面Aと反対側の面である上面3 a に複数本の溝3 b を形成し、 それによって凹部を付与したことにある。凹部の形成により、スプリア スモードが散乱され、それによって上記のようにスプリアスが抑圧され たと考えられる。

5 本願発明者は、上記弾性境界波装置1の結果を考慮し、凹部の深さ及 び形状についてさらに検討した。

上記と同様にして、弾性境界波装置1を作製した。但し、SiO2膜3の上面に凹部を付与するに際しては、溝3bを、SiO2膜3上にフォトリソグラフィー工程によりレジストパターンを形成した後、希釈ふ10 っ酸によりウェットエッチングすることにより、またIDT4の電極指の延びる方向と45°の角度をなすように複数本の溝3bを形成した。レジストパターンの変更及びエッチング条件の変更等により、複数本の溝3bの深さ及び配置ピッチを種々異ならせ、複数種の弾性境界波装置を得た。

15 このようにして得られた複数種の弾性境界波装置のインピーダンス特性を測定し、上記と同様にしてスプリアスのインピーダンス比を求めた。図10は、溝3bの深さ、すなわち凹部の深さと、上記のようにして求められたスプリアスのインピーダンス比の関係を示す図である。図10から明らかなように、凹部の深さが0.05λ以上では、スプリアスのインピーダンス比が10dB以下に改善され、凹部の深さが0.6λ以上では5dB以下とさらに改善されることがわかる。従って、凹部の深さは、0.05λ以上であることが好ましく、より好ましくは0.6 入以上である。

図11は、上記複数本の溝3bのピッチと、スプリアスのインピーダ 25 ンス比との関係を示す図である。図11から明らかなように、複数本の 溝3bのピッチを11以上とすれば、スプリアスのインピーダンス比を

10dB以下と改善し得ることがわかる。従って、好ましくは、溝3bのピッチは1 λ以上とすることが望ましい。

なお、上記溝3bとIDTの電極指の延びる方向の角度を0°または90°とした場合においても、上記溝3bの深さを0.05 1以上とす れば、スプリアスのインピーダンス比を改善し得ることが確かめられている。

なお、上記実施形態では、複数本の溝 3 b は、電極指の延びる方向と 所定の角度をなすように平行に位置されていたが、図 1 2 に模式的斜視 図で示すように、S i O 2 膜 3 の上面 3 a において、複数本の溝 3 b に 10 加えて、複数本の溝 3 c が溝 3 b に交差するように配置されていてもよ い。この場合においても、溝 3 b , 3 c の深さを 0 . 0 5 λ以上とする ことにより、上記と同様にスプリアスのインピーダンス比を改善し得る ことが確かめられている。

なお、図1及び図12では、SiO2膜、すなわち第1の媒質の上面 15 に複数本の溝3bまたは複数本の溝3b,3cにより構成されていたが、 直線状の溝でなく、曲線状の溝、あるいは他の形状の溝が形成されていてもよい。すなわち、本発明における凹凸は、互いに平行に延びる直線 状の複数本の溝に限定されるものではない。

また、上記凹部の形成に際しては、スプリアスの波長を λ s、上記ス20 プリアスモードが SiO_2 膜3の上面3aに入射する角度を θ sとしたとき、凹部の深さを、 λ s/4×sin θ sとすれば、凹部3bと上面3aとで反射されるスプリアスの位相が逆相となり、互いに打ち消し合う。従って、スプリアスのIDT4による受信をより効果的に防止し得ると考えられる。

25 なお、上記凹部の形成に際しては、多数本の溝 3 b を形成することが 望ましいが、1本以上の溝 3 b を形成すれば、上記実施形態と同様の効

果を得ることができる。また、凹部に代えて、ドット状のような凸部を設けてもよく、凹部及び/または凸部の双方が設けられていてもよい。

(第2の実施形態)

15

20

第2の実施形態の弾性境界波装置は、第1の実施形態の弾性境界波装 5 置1と同様の構造を有する。従って、第2の形態の弾性境界波装置については、第1の実施形態の弾性境界波装置について行った説明を援用することとする。第2の実施形態の弾性境界波装置は、第1の実施形態の弾性境界波装置と異なるところは、(1) SiO2 膜3の上面に溝が付与されていないこと、並びに(2) SiO2 膜の膜厚が7 λ以上とされ 10 ていることにある。

すなわち、第1の実施形態では、上記溝3bまたは溝3b,3cの形成により凹凸を付与し、スプリアスの抑圧が図られていた。これに対して、第2の実施形態の弾性境界波装置では、 SiO_2 膜3の膜厚が 7λ 以上とされていることにより、スプリアスが抑圧される。これを、具体的な実験例に基づき説明する。

第1の実施形態の実験例と同様にして弾性境界波装置 1 を作製した。但し、S i O_2 膜 3 の表面に凹凸は付与せず、S i O_2 膜 3 の厚みを種々変化させた。このようにして得られた複数種の弾性境界波装置のS i O_2 膜の膜厚と、上記スプリアスモードのインピーダンス比との関係を図 1 3 に示す。

図13から明らかなように、 SiO_2 膜の膜厚を 7λ 以上とすれば、スプリアスモードのインピーダンス比を5dB以下とし得ることがわかる。

第2の実施形態の弾性境界波装置では、スプリアスとなる弾性波が閉 25 じ込められる、相対的に音速が遅い第2の媒質層であるSiO2膜3の 厚みを十分に厚くすることにより、上記弾性波によるスプリアスの抑圧

が果たされていると考えられる。

5

20

25

なお、より好ましくは、第1の実施形態の弾性境界波装置1において、 すなわちSi〇 $_2$ 膜の上面に凹部及び/または凸部が設けられている構造において、さらにSi〇 $_2$ 膜の厚みを第2の実施形態に従って厚くすれば、より一層上記スプリアスを効果的に抑圧することができる。従って、好ましくは、第1,第2の実施形態の双方のスプリアス抑圧構造を備えた弾性境界波装置を構成することが望ましい。

図14は、本発明に係る弾性境界波装置の変形例を示す模式的正面断 面図である。

第1の実施形態の弾性境界波装置1では、SiO2膜の上面に複数本の溝3bの形成により凹部が形成されていたが、この場合凹部を被覆するように、外層材11を形成してもよい。外層材11を形成した場合、外層材11の表面11aが平坦であっても、第2の媒質層としてのSiO2膜3の上面3aに凹凸が付与されているため、第1の実施形態と同様にスプリアスを効果的に抑圧することができる。なお外層材11としては、例えばA1Nなどの適宜の材料を用いることができる。

上記外層材11の形成により、弾性境界波装置の機械的強度を高めたり、腐食性ガスの浸入を抑制したりすることができる。すなわち、外層材11は、このような保護層としての作用を果たし得るため、酸化チタン、窒化アルミニウムまたは酸化アルミニウムなどの絶縁性材料、あるいはAu、A1もしくはWなどの金属材料により構成され得る。

また、外層材11の形成により、第2の媒質層であるSiO2の音響インピーダンスと、外層材11の音響インピーダンスが大きく異なる場合、第1の媒質層と外層材11の境界と、弾性境界波へ伝搬する境界層との間にスプリアスモードが従来の弾性境界波装置の場合と同様に閉じ込められて伝搬する。しかしながら、この場合においても、第1の実施

形態に従って、上記凹部及び/または凸部を形成することによりスプリアスモードの抑制を果たすことができる。

さらに、本発明においては、第1,第2の媒質層間に、第1,第2の 媒質層よりも音速が遅い第3の媒質層を配置し、第3の媒質層を境界層 5 としてもよい。この場合、第1の媒質層と第3の媒質層との間に、ID Tなどの電極を形成すればよい。このように、第3の媒質層を配置した 構造においても、境界波の励振と同時に、第1の媒質層または第2の媒 質層を伝搬するスプリアスモードが生成されるが、第1,第2の実施形 態と同様に第1の媒質層を構成することにより、該スプリアスモードを 10 同様に抑圧することができる。第1,第2の媒質間に第3,第4の媒質 層とを形成した場合でも、いずれかの層間に凹凸を形成することでスプ リアスモードを抑圧できる。

なお、上記第1,第2の実施形態では、AuによりIDT4及び反射器5,6が構成されていたが、弾性境界波装置の電極材料としては、Auに限定されず、Ag、CuまたはAlなどを用いてもよい。また、電極の密着性や耐電力性を高めるために、Ti、CrまたはNiCrなどの薄い層を電極層に積層してもよい。また、共振子だけでなく、横結合型フィルタや2個以上のIDTの外側に反射器を配置した縦結合型フィルタ、ラダー型フィルタやラチス型フィルタに本発明を用いてもよい。

20 また、第1,第2の媒質層を構成する材料については、SiO2及び LiNbO3に限定されず、LiTaO3、Li2B4O7、水晶、チタン酸 ジルコン酸鉛系セラミックスのような様々な圧電材料、並びにガラスも しくはサファイアなどの様々な誘電体材料を用いることができる。

25 産業上の利用可能性

15

第1の発明に係る弾性境界波装置によれば、音速が相対的に遅い第1

の媒質層の厚みが7 1以上とされているため、前述した実験例から明らかなように弾性境界波が伝搬する境界面と第2の媒質層の境界面とは反対側の面との間を伝搬するスプリアスを効果的に抑圧することができ、 共振特性やフィルタ特性の良好な弾性境界波装置を提供することができる。

5

25

第2の発明によれば、第1及び/または第2の媒質層の弾性境界波へ 伝搬する境界面とは反対側の面に、弾性波を散乱する構造が設けられて いるので、該弾性波による所望でないスプリアスを効果的に抑圧するこ とができ、良好な共振特性及びフィルタ特性を得ることができる。

- 10 第1,第2の発明に係る弾性境界波装置は、上記のように第1,第2 の媒質層間の弾性境界波を利用するものであるため、空洞を有する複雑 なパッケージ構造を必要とせず、安価に製造され得る。また、弾性表面 波装置に比べて、小型化及び軽量化を図ることができ、従ってより小型 でありかつ高密度実装に適した弾性波装置を提供することができる。
- 15 第2の発明において、弾性波を散乱する構造が第2の媒質層に設けられている場合には、スプリアスが伝搬しやすい相対的に音速の遅い第2の媒質層におけるスプリアスモードの抑圧を効果的に果たすことができる。

上記弾性波を散乱する構造が、媒質層の弾性境界波が伝搬する面とは 20 反対側の面に設けられた凹部及び/または凸部により構成されている場合には、該凹部及び/または凸部によりスプリアスモードが確実に散乱 される。

上記凹凸の深さが 0.05 λ以上の場合、あるいは凹部及び/または 凸部のピッチが 1 λ以上の場合には、それによってスプリアスをより一 層効果的に抑圧することができる。

第2の発明において、弾性境界波が伝搬する面と、弾性波を散乱する

構造が設けられている面との間の距離が7 λ以下の場合には、弾性波を 散乱する構造が設けられている媒質層の厚みが比較的薄いためスプリア スが媒質層の厚みによって抑制することはできないが、第2の発明に従 って凹部及び/または凸部の付与によりスプリアスを効果的に抑圧する ことができる。

5

凹部及び/または凸部を覆うように外層材がさらに設けられている場合には、外層材により弾性境界波装置の機械的強度を高めたり、耐電力性を高めることが可能となる。

請求の範囲

- 1. 第1の媒質層と、第2の媒質層との間の境界を伝搬する弾性境界波を利用した弾性境界波装置において、
- 5 前記第2の媒質の音速は、第1の媒質の音速に比べて遅く、弾性境界 波の波長をえとしたときに、第2の媒質層の厚みが7 ん以上とされてい ることを特徴とする、弾性境界波装置。
 - 2. 第1, 第2の媒質層の境界面を伝搬する弾性境界波を利用した 弾性境界波装置において、
- 10 前記第1及び/または第2の媒質層の境界面とは反対側の面に弾性波を散乱する構造が設けられていることを特徴とする、弾性境界波装置。
 - 3. 前記第2の媒質層の音速が第1の媒質層の音速よりも遅く、前記第2の媒質層に前記弾性波を散乱する構造が設けられている、請求項2に記載の弾性境界波装置。
- 15 4. 前記弾性波を散乱する構造が、媒質層の前記境界面とは反対側の面に設けられた凹部及び/または凸部である、請求項2または3に記載の弾性境界波装置。

20

- 5. 前記弾性境界波の波長をλとしたときに、前記凹部の溝の深さまたは凸部の高さが 0.05 λ以上である、請求項4に記載の弾性境界波装置。
- 6. 前記弾性境界波の波長をλとしたときに、前記凹部及び/または凸部のピッチが1 λ以上である、請求項4または5に記載の弾性境界波装置。
- 7. 前記弾性波を散乱する構造が設けられている媒質層の前記境界 25 面と該境界面と反対側の面との間の寸法である厚みが、弾性境界波の波 長を礼としたときに7 1 以下である、請求項2~6 のいずれかに記載の

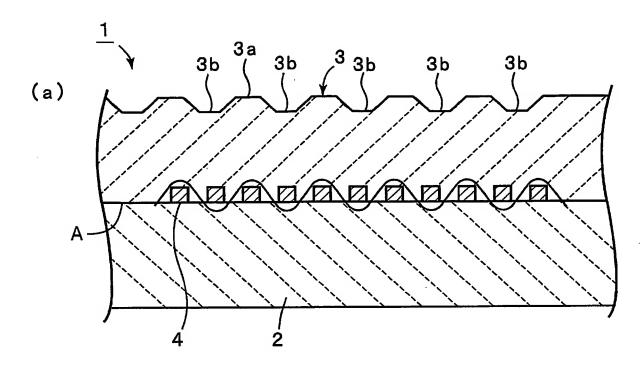
弹性境界波装置。

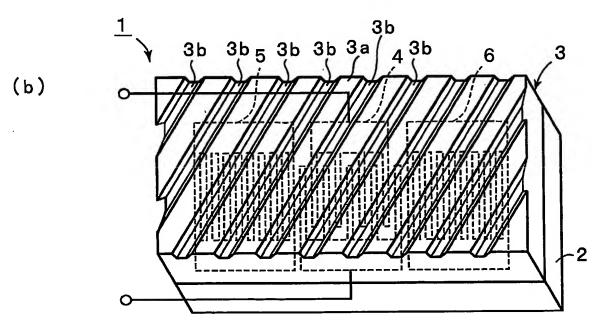
5

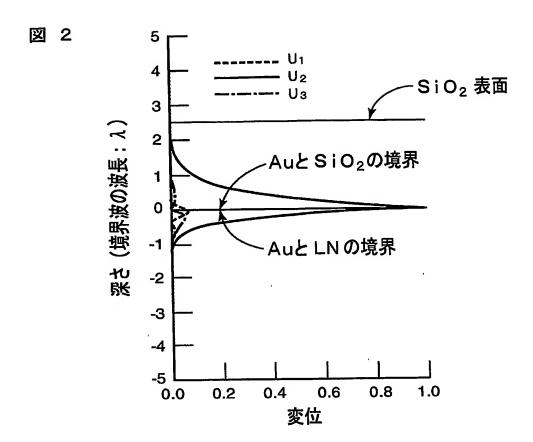
8. 前記第1の媒質層がLi含有圧電体基板からなり、前記第2の 媒質層がSiO₂からなり、前記SiO₂からなる第2の媒質層の表面に 凹部及び/または凸部が形成されている、請求項2~7のいずれかに記 載の弾性境界波装置。

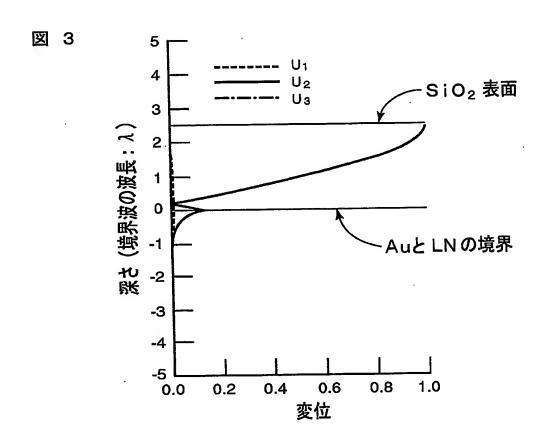
- 9. 前記第1,第2の媒質層間に、境界波を励振するための電気音響変換器が形成されている、請求項1~8のいずれかに記載の弾性境界波装置。
- 10. 前記第1の媒質層と第2の媒質層との間の境界に設けられた反 10 射器をさらに備える、請求項9に記載の弾性境界波装置。
 - 11. 前記媒質層の凹部及び/または凸部が形成されている面上に設けられた外層材をさらに備えることを特徴とする、請求項2~9のいずれかに記載の弾性境界波装置。
- 12. 前記第1,第2の媒質層間に、第1,第2の媒質層よりも音速 15 が遅い第3の媒質層が設けられており、該第3の媒質層が弾性境界波が 伝搬する境界層とされている、請求項1~11のいずれかに記載の弾性 境界波装置。

図 1









PCT/JP2004/000762



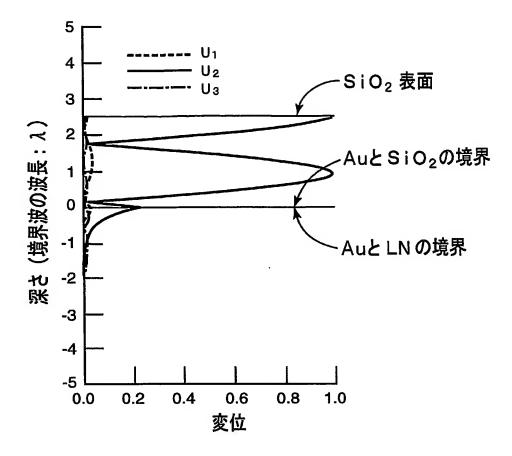
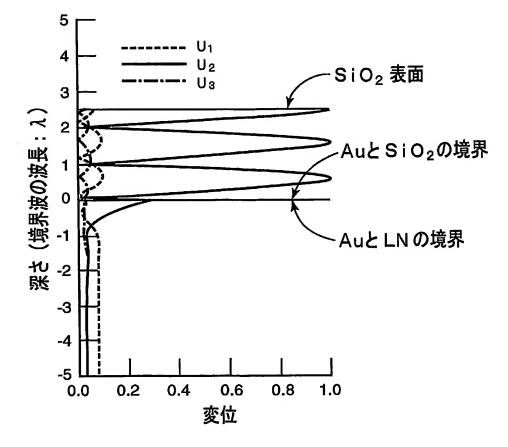
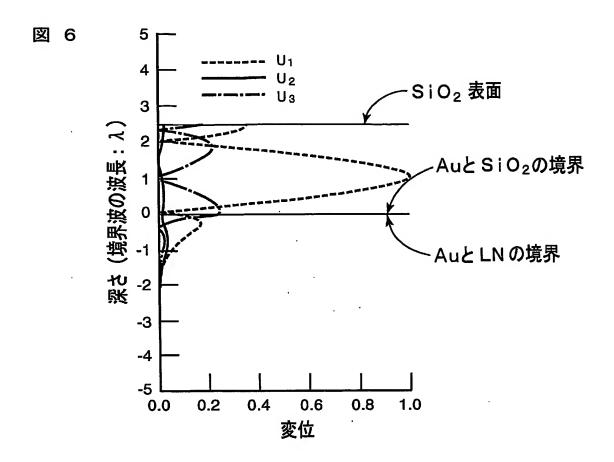
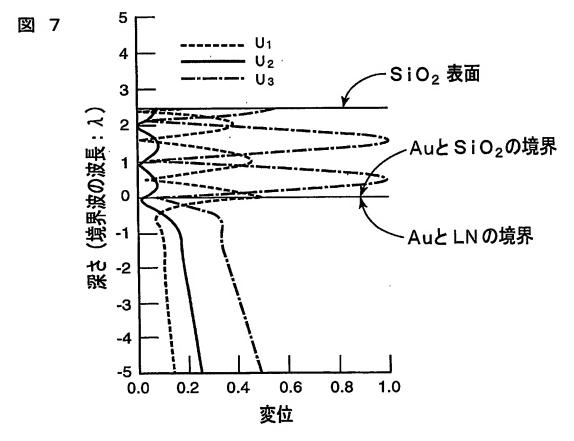


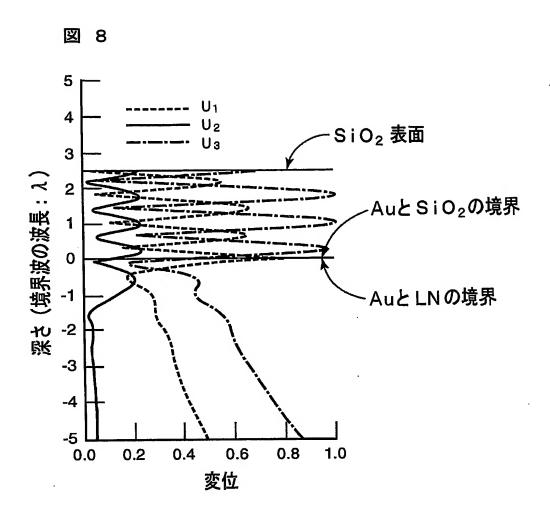
図 5

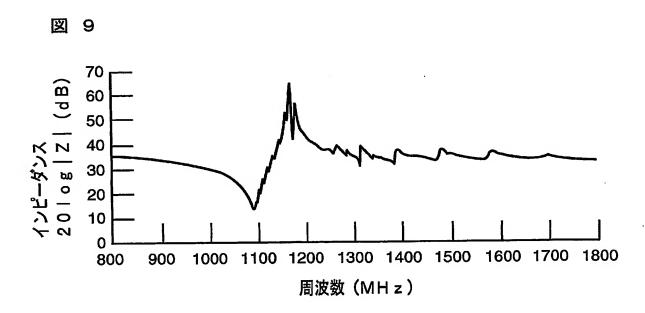


3/9











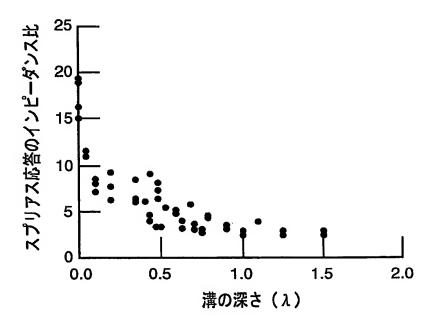


図 11

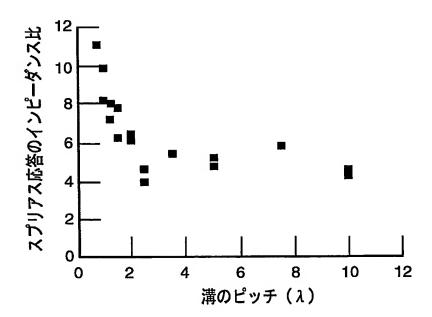
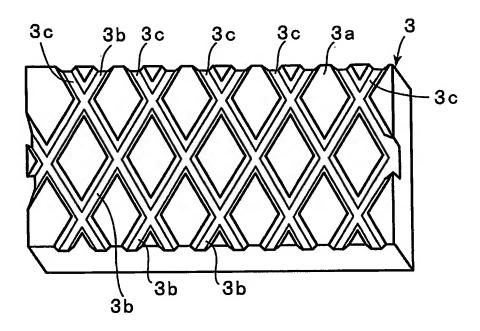


図 12





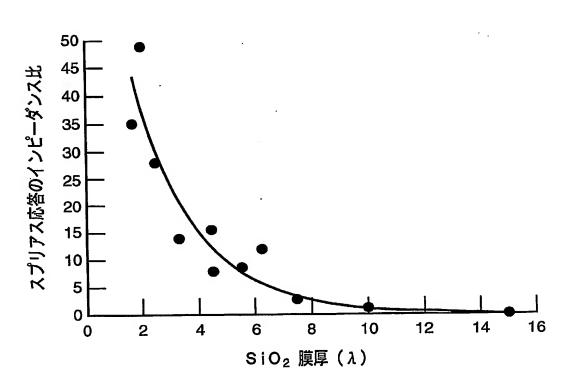
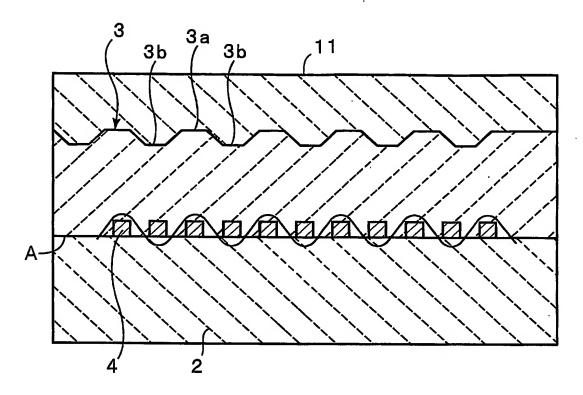


図 14





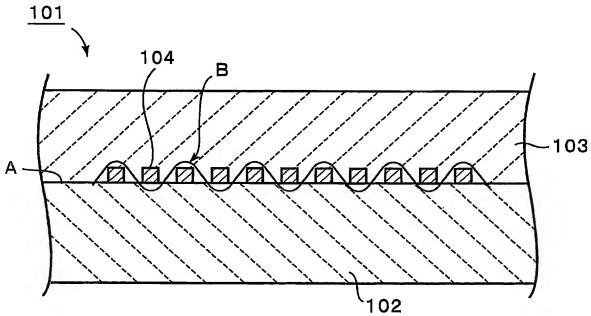
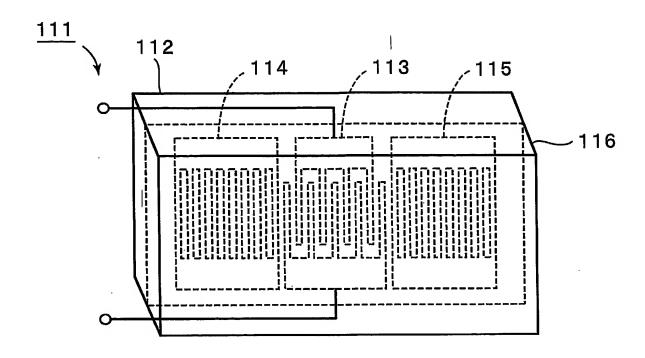
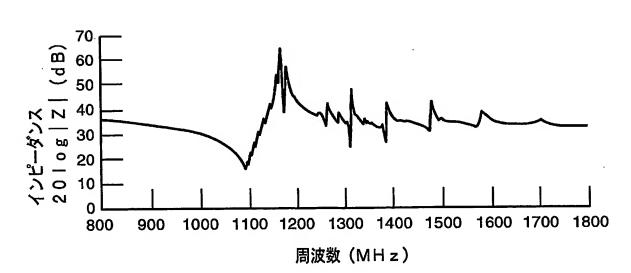


図 16







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/000762

		101/012	0047000702		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H03H9/145, H03H9/25					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H03H9/145, H03H9/25					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
X Y	JP 7-212174 A (Hitachi, Ltd.) 11 August, 1995 (11.08.95), Par. Nos. [0004] to [0027]; F. (Family: none)		1 7-9		
X Y	WO 98/052279 A1 (Hitachi, Ltd 19 November, 1998 (19.11.98), Page 9, line 10 to page 13, 1 Figs. 4 to 6, 11 to 12 & JP 10-549008 X		2-4,8-12 5-7		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other		"T" later document published after the in date and not in conflict with the applithe principle or theory underlying the "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to compare the document is taken alon document of particular relevance; the	cation but cited to understand invention claimed invention cannot be idered to involve an inventive e		
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 27 April, 2004 (27.04.04)		Date of mailing of the international sea 18 May, 2004 (18.0	arch report 5.04)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/000762

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X · Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 107436/1989(Laid-open No. 46233/1991) (Murata Mfg. Co., Ltd.), 30 April, 1991 (30.04.91), Page 5, line 12 to page 8, line 20; Fig. 1 (Family: none)	2-4 7-9,11		
Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 34928/1988 (Laid-open No. 137624/1989) (Murata Mfg. Co., Ltd.), 20 September, 1989 (20.09.89), Page 4, line 7 to page 6, line 2; Figs. 2 to 3 (Family: none)	2-6		
· A	WO 98/051011 A1 (Toshiba Corp.), 12 November, 1998 (12.11.98), Full text; all drawings & EP 920129 A1 & CN 1225760 A & JP 10-547920 X & US 6046656 A & KR 2000022521 A & KR 301322 B	12		
A	JP 62-40811 A (TDK Corp.), 21 February, 1987 (21.02.87), Full text; all drawings (Family: none)	2-6		
A	JP 10-84246 A (Toshiba Corp.), 31 March, 1998 (31.03.98), Full text; all drawings (Family: none)	12		
Y	JP 10-335974 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 18 December, 1998 (18.12.98), Full text; all drawings (Family: none)	1		
		-		

41
と用語)
関連する 連する箇所の表示 請求の範囲の番号
1 (0027】欄,第 7-9
2-4, 行,第4-6図, X 2-4 8-12 5-7
テントファミリーに関する別紙を参照。
後に公表された文献 願日又は優先日後に公表された文献であって 矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 のために引用するもの 連のある文献であって、当該文献のみで発明 性又は進歩性がないと考えられるもの 連のある文献であって、当該文献と他の1以 献との、当業者にとって自明である組合せに 進歩性がないと考えられるもの
の発送日 18.5.2004
(権限のある職員) 高木 進5W 86283-3581-1101内線 3574

国際調査報告

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー* X Y	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 日本国実用新案登録出願1-107436号(日本国実用新案登録 出願公開3-46233号)の願書に添付した明細書及び図面の内 容を撮影したマイクロフィルム(株式会社村田製作所) 1991.04.30,5頁12行-8頁20行,第1図(ファミ リーなし)	請求の範囲の番号 2-4 7-9, 11
Y	日本国実用新案登録出願63-34928号(日本国実用新案登録出願公開1-137624号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(株式会社村田製作所)1989.09.20,4頁7行-6頁2行,第2-3図(ファミリーなし)	2-6
A	WO 98/051011 A1 (株式会社東芝) 1998. 11. 12,全文,全図 & EP 920129 A1 & CN 1225760 A & JP 10-547920 X & US 6046656 A & KR 2000022521 A & KR 301322 B	1 2
A	JP 62-40811 A (ティーディーケイ株式会社) 1987.02.21,全文,全図(ファミリーなし)	2-6
A	JP 10-84246 A (株式会社東芝) 1998.03.31,全文,全図(ファミリーなし)	1 2
Y	JP 10-335974 A (松下電器産業株式会社) 1998. 12. 18, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1 .